证券代码：300223　　证券简称：君正股份　　公告编号：2026-080

北京君正集成电路股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-076）。

鉴于公司已完成发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，公司股份总数增加 31,287,300 股，注册资本相应增加人民币 3,128.73 万元。近日，公司完成工商变更登记手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更情况如下：

变更事项	变更前	变更后
注册资本	48366.4367 万元	51495.1667 万元

同时，公司修订后的《公司章程》已完成工商备案。除上述事项外，公司《营业执照》其他登记事项并未发生变更，具体登记的相关信息如下：

名称：北京君正集成电路股份有限公司

统一社会信用代码：911100007776681570

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼一层 A101-A113

法定代表人：刘强

注册资本：51495.1667 万元

经营范围：研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片；计算机软硬件及计算机网络软硬件产品的设计、开发；销售计算机软、硬件及其辅助设备、电子元器件、通讯设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；技术检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房、商业用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：2005 年 7 月 15 日

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 4 日